(12) NACH DEM VERTRAG R DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBA UF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

# (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## A CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CON

# (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 31. Dezember 2003 (31.12.2003)

#### **PCT**

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/000850 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>:

C07F 1/08

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/005897

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. Juni 2003 (05.06.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 28 050.9

24. Juni 2002 (24.06.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MERCK PATENT GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KÖHLER, Katrin

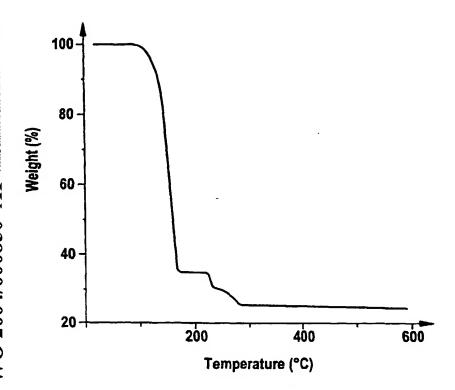
[DE/DE]; Düstere-Eichen-Weg 47b, 37073 Göttingen (DE). MEYER, Franc [DE/DE]; Düstere-Eichen-Weg 47b, 37073 Göttingen (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: MERCK PATENT GMBH; Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DICOPPER(I)OXALATE COMPLEXES FOR USE AS PRECURSOR SUBSTANCES IN METALLIC COPPER DEPOSITION

(54) Bezeichnung: DIKUPFER(I)OXALAT-KOMPLEXE ALS PRECURSOR-SUBSTANZEN ZUR METALLISCHEN KUPFERABSCHEIDUNG



- (57) Abstract: The invention relates to dicopper(I)oxalate complexes that are stabilized by neutral Lewis base units and the use thereof as precursors for metallic copper deposition. The neutral Lewis bases used are alkines or alkenes containing at least one silyl or ester group, or nitriles, saturated and unsaturated nitrogen ligands, phosphites, trialkylphosphines, oxygen and sulfur-containing ligands.
- (57) Zusammenfassung: Erfindung betrifft Dikupfer(I)oxalat-Komplexe stabilisiert durch neutrale Lewis-Basen-Bausteine und deren Verwendung als Precursor für die Abscheidung von metallischem Kupfer. Als neutrale Lewis-Basen werden Alkine oder Alkene. mindestens eine Silylwelche oder Estergruppe enthalten, oder Nitrile, gesättigte und ungesättigte Stickstoff-Liganden, Phosphite, Trialkylphosphine, sauerstoff- und schwefelhaltige Liganden verwendet.

BEST AVAILABLE COPY



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

# Dikupfer(I)oxalat-Komplexe als Precursor-Substanzen zur metallischen Kupferabscheidung

- 1 -

5

10

15

Die Erfindung betrifft Dikupfer(I)oxalat-Komplexe stabilisiert durch neutrale Lewis-Basen-Bausteine und deren Verwendung als Precursor für die Abscheidung von metallischem Kupfer. Als neutrale Lewis-Basen werden Alkine oder Alkene, welche mindestens eine Silyl- oder Estergruppe enthalten, oder Nitrile, gesättigte und ungesättigte Stickstoff-Liganden, Phosphite, Trialkylphosphine, sauerstoff- und schwefelhaltige Liganden verwendet.

#### 1. Stand der Technik und Aufgabe der Erfindung

20

25

Zur Abscheidung dünner Kupferfilme auf Substraten sind inzwischen viele Kupfer-organische Precursor bekannt. Dabei haben sich als vielversprechende Substanzen Kupfer-Verbindungen in der Oxidationsstufe +1 erwiesen, die einen β-Diketonat-Liganden und eine neutrale Lewis-Base L wie zum Beispiel ein Alken oder ein Alkin enthalten. Derartige Komplexe und deren Verwendung als Precursor im CVD-Prozeß (Chemical Vapor Deposition) sind zum Beispiel in US 5,220,044, WO 00/71550, WO 00/17278, US 6,130,345 oder in Chem. Mater. 2001, 13, 3993; Inorg. Chem. 2001, 40, 6167; Chem. Mater. 1992, 4, 365; Organometallics 2001, 20, 4001 beschrieben. Bevorzugt werden Fluorhaltige β-Diketonat-Liganden wie zum Beispiel Hexafluoroacetylacetonat eingesetzt, da die dazu korrespondierenden Kupfer(I)-Komplexe eine viel höhere thermische Stabilität und eine höhere Flüchtigkeit auf-

35

30

weisen als ihre Fluor-freien Analoga. Fluor-freie Kupfer(I)-β-diketonat-Komplexe wie zum Beispiel Alkin-stabilisierte Kupfer(I)acetylacetonate sind extrem Sauerstoff-empfindlich, zersetzen sich bereits bei 0°C (Chem. Ber. 1995, 128, 525) und sind damit nicht mehr als Precursor für den CVD-Prozeß geeignet. Die Abscheidung der Kupferschicht erfolgt in einer thermisch induzierten Disproportionierung gemäß der nachfolgenden Gleichung:

10

15

20

25

5

## 2 LCu<sup>I</sup>(β-diketonat) $\rightarrow$ Cu<sup>II</sup>(β-diketonat)<sub>2</sub> + 2 L

Das entstehende Cu<sup>II</sup>(β-diketonat)<sub>2</sub> und die Lewis-Base L sind unter den im CVD-Prozeß verwendeten Bedingungen flüchtig und können somit aus dem System entfernt werden. Zurück bleibt idealerweise ein hochreiner Kupferfilm. In dieser Reaktion können jedoch nur 50 % des eingesetzten Kupfer(I)-Precursors in Kupfer(0) umgewandelt werden, die restlichen 50 % enden im entsprechenden Cu<sup>II</sup>(β-diketonat)<sub>2</sub>. Das gleiche Ergebnis wird bei der Verwendung von β-Ketoestern anstelle von β-Diketonen erhalten, wie zum Beispiel in WO 00/08225 oder in US 5,441,766 beschrieben. Als nachteilig hat sich jedoch bei Verwendung von Fluor-haltigen Kupfer(I)-Precursor erwiesen, dass die Haftung der Kupferfilme auf verschiedenen Substratoberflächen nicht optimal ist, was wahrscheinlich auf die van der Waals Kräfte der Fluoratome im Precursor-Molekül und damit auf abstoßende Wechselwirkungen zurückgeführt werden kann. Zudem besteht in der Mikroelektronic die Gefahr der Kontamination des Wafers speziell des Siliciums mit Fluor, was zur Unbrauchbarkeit des Wafers führt.

30

35

Einen vollständigen Umsatz an Kupfer wird mit Lewis-Basenstabilisierten Kupfer(I)alkoxiden der Formel LCu<sup>I</sup>OR (EP 0468396) und mit Lewis-Basen-stabilisierten Kupfer(I)cyclopentadienylen der Formel

10

15

20

25

30

LCu<sup>I</sup>(η<sup>5</sup>-C<sub>5</sub>R<sub>5</sub>), beschrieben in EP 0297348 und DE 4124686, erreicht. Zum Teil sind die Beispiele in den genannten Patenten sogar Fluor-frei und bei 25 °C stabil. Da jedoch die thermischen Zersetzungreaktionen in diesen Fällen nicht definiert verlaufen, werden in den Zersetzungsreaktionen radikalische Spezies gebildet, die leider zu verunreinigten Kupferfilmen (Sauerstoff ca. 5 %, Kohlenstoff ca. 1 %) führen (MRS Bulletin/August 1994, 41; Chem.Mater. 1992, 4, 577).

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, Fluor-freie, einfach und kostengünstig herstellbare Kupfer(I)-Precursor für die Abscheidung von metallischem Kupfer zur Verfügung zu stellen, die thermisch und möglichst gegenüber Luft stabil sind, sich thermisch in einer definierten Zersetzungsreaktion im Temperaturbereich von ca. 50 - 400 °C unter Bildung definierter molekularer, Kupfer-freier, ungiftiger und möglichst gasförmiger Nebenprodukte vollständig zu metallischen Kupferfilmen umsetzen lassen. Weitere Aufgaben der vorliegenden Erfindung bestehen darin, neben einem einfach und kostengünstig durchführbaren Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Precursor-Substanzen auch ein geeignetes Verfahren zur Herstellung dünner hochreiner Kupferfilme oder -schichten mit Hilfe dieser Precursor zur Verfügung zu stellen und somit auch verbesserte hochreine dünne Kupferschichten.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch Verbindungen der allgemeinen Formel (I)

$$L \longrightarrow Cu \bigcirc Cu \longrightarrow L$$
 (I),

35

worin Kupfer in der Oxidationsstufe +1 vorliegt, und

| 5  | <b>L</b>                                                                                                                                             | R-C $\equiv$ C-R' mit mindestens einer Silyl- oder Estergruppe, R'HC=CHR mit mindestens einer Silyl- oder Estergruppe, R' $_3$ Si-C $\equiv$ C-R', R' $_3$ N, R' $_2$ N(CH $_2$ ) $_n$ NR' $_2$ , substituiertes oder unsubstituiertes 2,2'-Bipyridin, 1,10-Phenanthrolin, P(OR') $_3$ , P(Alkyl) $_3$ , R'-O-R', R'-O(CH $_2$ ) $_n$ O-R', R'-S-R',R'-S(CH $_2$ ) $_n$ S-R' oder ein Nitril aus der Gruppe CH $_3$ -C $\equiv$ N, $^t$ Bu-C $\equiv$ N, $^t$ C $_4$ H $_9$ C $\equiv$ N, Ph-C $\equiv$ N |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10 | bedeutet                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|    | mit                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 15 | R                                                                                                                                                    | A, Aryl, Alkylaryl oder Alkinyl mit mindestens einer SiR' <sub>3</sub> -oder COOR'-Gruppe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|    | R'                                                                                                                                                   | R, H, A, Aryl, Alkylaryl oder Alkinyl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 20 | wobei L, R und R' jeweils unabhängig voneinander in verschiedenen Positionen des Moleküls gleiche oder verschiedene Bedeutungen annehmen können, und |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 25 | A                                                                                                                                                    | geradkettig oder verzweigtes C1-C30-Alkyl, C3-C30-Cycloalkyle, geradkettig oder verzweigtes C2-C30-Alkenyl, geradkettig oder verzweigtes C3-C30-Cycloalkenyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|    | Aryl                                                                                                                                                 | C6-C10-Aryle Alkylaryle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 30 | Alkylaryl                                                                                                                                            | C7-C18-Alkylaryle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|    | Alkinyl                                                                                                                                              | geradkettig oder verzweigtes C2-C30-Alkinyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|    | bedeuten.                                                                                                                                            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 35 | Erfindungs                                                                                                                                           | gemäße Verbindungen sind daher auch Verbindungen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |

allgemeinen Formel (I), worin

bedeuten

Α geradkettiges oder verzweigtes C1-C9-Alkyl, geradketti ges oder verzweigtes C3-C9-Cycloalkyl, geradkettiges oder verzweigtes C2-C9-Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes C3-C9-Cycloalkenyl 5 Aryl Phenyl, Naphthyl, Alkylaryl Toluyl oder Mesityl. Alkinyl geradkettige oder verzweigte C2-C9-Alkinyle 10 bedeuten und L, R und R' jeweils unabhängig voneinander in verschiedenen Positionen des Moleküls gleiche oder verschiedene Bedeutungen annehmen können. 15 Untergruppen bilden Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin 1. Α geradkettige oder verzweigte C1-C4-Alkyle aus 20 Gruppe Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl oder n-, i- und tert-Butyl, C3-C6-Cycloalkyle aus der Gruppe Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, geradkettiges oder verzweigtes C2-C6-Alkenyle aus der Gruppe Vinyl, 25 Butenyl, Pentenyl oder Hexenyl, C3-C6-Propenyl, Cycloalkenyle aus der Gruppe Cyclopropenyl, Cyclobutenyl, Cyclopentenyl, Cyclopentadienyl und Methylcyclopentadienyl 30 Aryl Phenyl, Naphthyl, Alkylaryl Toluyl oder Mesityl, Alkinyl geradkettige oder verzweigte C2-C6-Alkinyle aus der 35

Gruppe Ethinyl, Propinyl, Butinyl, Pentinyl oder Hexinyl

und R und R' jeweils unabhängig voneinander in verschiedenen Positionen des Moleküls gleiche oder verschiedene Bedeutungen annehmen können,

5 oder

II.

worin L

R-C≡C-R' oder R'HC=CHR mit jeweils mindestens einer Silyl- oder Estergruppe bedeutet, und die Reste R und R' die in Anspruch 1 gegebenen Bedeutungen haben,

oder oder

III.

worin L R'<sub>3</sub>Si-C≡C-R' bedeutet

mit

R' SiMe<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>, Phenyl, COOMe, COOEt, oder

25 · IV.

30

worin L ein Alkin ist, ausgewählt aus der Gruppe  $Me_3Si-C\equiv C-SiMe_3$ ,  $Me_3Si-C\equiv C-^nBu$ ,  $MeOOC-C\equiv C-COOMe$ ,  $EtOOC-C\equiv C-COOEt$  und  $Me_3Si-C\equiv C-R'$ , worin R'  $CH_3$ ,  $C_2H_5$ ,  $C_3H_7$ , Phenyl, COOMe oder COOEt bedeutet.

oder

٧.

worin L ein Alken ist ausgewählt aus der Gruppe H<sub>2</sub>C=CHSiMe<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>C=CHCOOCH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>C=CHCOOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> und H<sub>2</sub>C=CHSiR'<sub>3</sub>, worin R' un-

abhängig voneinander  $CH_3$ ,  $C_2H_5$ ,  $C_3H_7$ ,  $C_4H_9$ ,  $HC=CH_2$ , Phenyl bedeutet,

oder

VI.

5

25

worin L eine Verbindung ist, ausgewählt aus der Gruppe  $CH_3-C\equiv N$ ,  $^tBu$   $C\equiv N$ ,  $C_4H_9C\equiv N$ ,  $Ph-C\equiv N$ ;  $N(CH_3)_3$ ,  $N(C_2H_5)_3$ ,  $H_2N-(CH_2)_2-NH_2$ ,  $(CH_3)_2N-(CH_2)_2-N(CH_3)_2$ ,  $(C_2H_5)_2N-(CH_2)_2-N(C_2H_5)_2$ ,  $H_2N-(CH_2)_4-NH_2$ ,  $(CH_3)_2N-(CH_2)_4-N(CH_3)_2$ ,  $(C_2H_5)_2N-(CH_2)_4-N(C_2H_5)_2$ , 2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin;  $P(OCH_3)_3$ ,  $P(OC_2H_5)_3$ ,  $P(OC_6H_{11})_3$ ,  $P(OPh)_3$ ;  $P(CH_3)_3$ ,  $P(C_2H_5)_3$ ,  $P(C_3H_7)_3$ ,  $P(C_4H_9)_3$ ,  $P(C_6H_{11})_3$ ;  $P(C_2H_5)_3$ ,  $P(C_3H_7)_3$ ,  $P(C_4H_9)_3$ ,  $P(C_6H_{11})_3$ ;  $P(C_2H_5)_3$ ,  $P(C_3H_7)_3$ ,  $P(C_4H_9)_3$ ,  $P(C_6H_{11})_3$ ;  $P(C_9H_9)_3$ ,  $P(C_9$ 

Insbesondere erfolgt die Lösung der Aufgabe der vorliegenden Erfindung durch die neuen Verbindungen der allgemeinen Formel(I)

Di{[Bis(trimethylsilyl)acetylen]kupfer(I)}oxalat,

Di{[(TrimethylsilyI)(n-butyI)acetylen]kupfer(I)}oxalat,

Di[(Vinyl-t-butyldimethylsilan)kupfer(I)]oxalat und

Di[(Vinyldiethylmethylsilan)kupfer(I)]oxalat.

Die Lösung der Aufgabe der vorliegenden Erfindung erfolgt auch durch ein Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) wie aufgeführt, indem Cu<sub>2</sub>O mit Oxalsäure und einer Lewis-Base L in einem inerten Lösungsmittel umgesetzt wird und das hergestellte Produkt isoliert wird. Insbesondere erfolgt die Lösung der Aufgabe

durch die besondere Ausgestaltung des Verfahrens, wie es durch die Ansprüche 11 bis 21 beansprucht wird.

Erfindungsgemäß werden die Verbindungen der allgemeinen Formel (I)
gemäß der Ansprüche 1 bis 9 zur Herstellung von hochreinen dünnen Kupfermetallschichten verwendet.

Die Herstellung von hochreinen dünnen Kupfermetallschichten, erfolgt durch ein Verfahren, zu dessen Durchführung Verbindungen der allgemeinen Formel (I) erhitzt werden, wodurch die Lewis-Base L abgespalten und metallisches Kupfer durch Decarboxylierung abgeschieden wird.

Die Abspaltung der Lewis-Base L erfolgt in einem Temperaturbereich von ca. 50 bis ca. 200 °C. Die als zweite Reaktion erfolgende Decarboxylierung unter Bildung von metallischem Kupfer und Kohlendioxid wird in einem Temperaturbereich von ca. 150 bis 350 °C abgeschlossen.

Die abgespaltene Lewis-Base L wird recycelt und erneut in einem Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) eingesetzt und zur Herstellung von hochreinen dünnen metallischen Kupferschichten verwendet.

Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe erfolgt somit insbesondere durch hochreine dünne metallische Kupferschichten mit verbesserten Eigenschaften, hergestellt unter Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) in dem erfindungsgemäßen Verfahren

25

30

10

#### 2. Beschreibung der Erfindung

Durch die vorliegende Erfindung werden Verbindungen der allgemeinen Formel (I)

5

$$L \longrightarrow Cu \bigcirc O \bigcirc Cu \longrightarrow L$$
 (I)

10

zur Verfügung gestellt, worin jeweils unabhängig von der Stellung im Komplex und voneinander

L für ein Alkin R-C≡C-R' oder Alken R'HC=CHR steht, welches mindestens eine Silyl- oder Estergruppe enthält. L kann weiter ein Nitril R'-C≡N, ein gesättigter oder ungesättigter Stickstoff-Ligand, ein Phosphit P(OR')₃, ein Trialkylphosphin P(Alkyl)₃, ein Ether R'-O-R', ein Diether,

ein Thioether R'-S-R' oder ein Dithioether sein. Die Oxidationsstufe des Kupfers beträgt +1.

R kann Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Cycloalkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Al-

25

20

kinyl mit mindestens einer SiR'<sub>3</sub> oder COOR' Gruppe sein.

R' kann unabhängig voneinander R oder H, Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Cycloalkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Alkinyl sein.

30

35

Die Herstellung der Verbindung der allgemeinen Formel (I) erfolgt durch Umsetzung von Cu<sub>2</sub>O, Oxalsäure und dem neutralen Liganden L oder den zwei verschiedenen neutralen Liganden in einem inerten aprotischen organischen Lösungsmittel. Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) lassen sich als Temperatur-stabile Substanzen rein isolieren. Zudem zeichnen sich die erhaltenen Substanzen durch eine überra-

10

15

20

25

30

35

schend und ungewöhnlich hohe Oxidationsbeständigkeit aus, sie können ohne Probleme an der Luft gehandhabt werden, was die nachfolgende Verwendung der Substanzen als Precursor zur Abscheidung von metallischem Kupfer enorm erleichtert.

Erhitzt man die Verbindungen der allgemeinen Formel (I), so bleibt ein hochreiner Kupferspiegel zurück; alle Nebenprodukte sind flüchtig und können somit sehr einfach vom Reaktionsort entfernt werden. Die thermische Zersetzung läuft nach der folgenden Gleichung ab:

$$L \longrightarrow Cu \longrightarrow Cu \longrightarrow L \longrightarrow 2Cu + 2CO_2 + 2L$$

Als Reaktionsprodukte entstehen neben metallischem Kupfer nur Kohlendioxid und die Lewis-Base L, die regeneriert und wiederverwendet werden kann.

Verwenden lassen sich die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) als Precursor zur Abscheidung von metallischem Kupfer. Die Abscheidung kann aus der Gasphase oder aus einer Lösung aus Precursor und einem geeigneten Lösungsmittel oder aus dem festen Zustand des Precursor durch Kontakt des Precursors mit einem erhitzten Substrat erfolgen. Vorteilhaft im Vergleich zum Stand der Technik ist, dass erstmals Kupfer(I)-Precursor zugänglich sind, mit denen sich zu 100 % metallisches Kupfer in einer definierten Radikal-freien Zersetzungsreaktion unter Bildung hochreiner Kupferfilme abscheiden lassen. Damit läßt sich die Ausbeute an abgeschiedenem metallischen Kupfer von 50 auf 100 % im Vergleich zum Stand der Technik erhöhen. Die hohe Stabilität und Unempfindlichkeit der Verbindungen insbesondere die hohe Oxida-

tionsstabilität vereinfacht das Handling der Verbindungen im Verfahren zur Abscheidung von metallischem Kupfer enorm und wirkt sich somit kostengünstig auf den Abscheideprozeß aus.

Die Vorteile der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) im Vergleich zu der nach dem Stand der Technik verwendeten Substanz (CupraSelect®) sind somit: bessere physikalische Eigenschaften wie höhere thermische Beständigkeit, bessere chemische Eigenschaften wie höhe-10 re Oxidationsstabilität, einfachere Handhabung, kostengünstigere Synthese aufgrund des viel kostengünstigeren Eduktes Oxalsäure im Vergleich zu Hexafluoroacetylaceton, doppelt so hohe Ausbeute an metallischem Kupfer im Abscheideprozeß, Kupfer-freie und ungiftige Neben-15 produkte, weniger Nebenprodukte und damit eine geringere Umweltbelastung. Zudem sind keine Fluoratome in den Verbindungen enthalten, die zur Fluor-Kontamination und damit zur Unbrauchbarkeit von Wafern führen können.

Insgesamt ist damit die Synthese der erfindungsgemäßen Kupfer(I)-Precursor einfacher und kostengünstiger als die des kommerziell erhältlichen Kupfer(I)-Precursors CupraSelect®, wobei es sich um (Trimethylvinylsilan)kupfer(I)hexafluoroacetylacetonat handelt. Gleichzeitig kann durch die erfindungsgemäßen Precursor sowohl die Qualität der Kupferbeschichtungen erhöht werden und das Verfahren umweltfreundlicher gestaltet werden.

30

35

20

25

#### 3. Ausführliche Beschreibung der Erfindung

Erfindungsgemäße Verbindungen der allgemeinen Formel (I) enthalten ein Oxalat-Dianion und zwei Kupfer-Zentren in der Oxidationsstufe +1,

10

30

35

wobei das Oxalat-Dianion als Brücke in einem  $\mu$ -1,2,3,4-Modus an die beiden Kupfer(I)-Zentren gebunden ist. Stabilisiert wird der Dikupfer(I)oxalat-Baustein  $CuO_2C_2O_2Cu$  durch Koordination von neutralen Liganden L an jeweils ein Kupfer(I)-Zentrum, vorzugsweise zwei gleichen Liganden L, so dass beide Kupfer(I)-Zentren mindestens eine pseudotrigonal-planare, gegebenenfalls auch eine tetraedrische Umgebung aufweisen. Die im Komplex enthaltenen Kupferatome können an zwei unterschiedliche Liganden L gebunden sein. Im folgenden wird zur Vereinfachung allgemein von dem Liganden oder der Lewis-Base L gesprochen, obwohl darunter auch zwei verschiedene Liganden oder Lewis-Basen L verstanden werden können.

L steht für ein Alkin R-C≡C-R' oder Alken R'HC=CHR, welches mindestens eine Silyl- oder Estergruppe enthält. L kann weiter ein Nitril R'-C≡N, ein gesättigter oder ungesättigter Stickstoff-Ligand wie zum Beispiel R'₃N, R'₂N(CH₂)nNR'₂, substituiertes oder unsubstituiertes 2,2'-Bipyridin bzw. 1,10-Phenanthrolin, ein Phosphit P(OR')₃, ein Alkylphosphin P(Alkyl)₃, ein Ether R'-O-R', ein Diether, ein Thioether R'-S-R' oder ein Dithioether sein. R wiederum kann Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Cycloalkenyl, Aryl, Alkylaryle oder Alkinyl mit mindestens einer SiR'₃ oder COOR' Gruppe sein. R' kann unabhängig voneinander R oder H, Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Cycloalkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Alkinyl sein.

Alkyl-Gruppen können geradkettig oder verzweigte C1-C30-Alkyle sein, vorzugsweise geradkettige oder verzweigte C1-C9-Alkyle, besonders bevorzugt geradkettige oder verzweigte C1-C4-Alkyle aus der Gruppe Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl oder n-, i- und tert-Butyl. Cycloalkyl-Gruppen können geradkettig oder verzweigte C3-C30-Cycloalkyle sein, vorzugsweise C3-C9-Cycloalkyle, besonders bevorzugt C3-C6-

Cycloalkyle aus der Gruppe Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl.

Alkenyl-Gruppen können geradkettig oder verzweigte C2-C30-Alkenyle
sein, vorzugsweise geradkettige oder verzweigte C2-C9-Alkenyle, besonders bevorzugt geradkettige oder verzweigte C2-C6-Alkenyle aus
der Gruppe Vinyl, Propenyl, Butenyl, Pentenyl oder Hexenyl. Cycloalkenyl-Gruppen können geradkettig oder verzweigte C3-C30-Cycloalkenyle
sein, vorzugsweise C3-C9-Cycloalkenyle, besonders bevorzugt C3-C6Cycloalkenyle aus der Gruppe Cyclopropenyl, Cyclobutenyl, Cyclopentenyl, Cyclopentadienyl und Methylcyclopentadienyl.

Arylgruppen können C6-C10-Aryle sein, vorzugsweise Phenyl oder Naphthyl. Alkylaryle können C7-C18-Alkylaryle sein, vorzugsweise Toluyl oder Mesityl.

Alkinyl-Gruppen können geradkettig oder verzweigte C2-C30-Alkinyle sein, vorzugsweise geradkettige oder verzweigte C2-C9-Alkinyle, besonders bevorzugt geradkettige oder verzweigte C2-C6-Alkinyle aus der Gruppe Ethinyl, Propinyl, Butinyl, Pentinyl oder Hexinyl.

Als neutrale Lewis-Basen eignen sich besonders gut Alkine der Formel R-C≡C-R' und Alkene der Formel R'HC=CHR, welche mindestens eine Silyl- oder Estergruppe enthalten. Vorzugsweise werden Alkine aus der Gruppe R'₃Si-C≡C-R' eingesetzt und besonders gute Ergebnisse werden mit den Alkinen Me₃Si-C≡C-R' (R' = SiMe₃, CH₃, C₂H₅, C₃H₁, C₄Hҙ, Phenyl, COOMe, COOEt) und mit den Alkinen MeOOC-C≡C-COOMe und EtOOC-C≡C-COOEt erhalten. Vorzugsweise werden Alkene aus der Gruppe R'HC=CHR eingesetzt und besonders gute Eigenschaften werden mit den Alkenen H₂C=CHSiMe₃, H₂C=CHSiR'₃, in denen R' unabhängig voneinander CH₃, C₂H₅, C₃H₁, C₄H۹, HC=CH₂, Phenyl sein

10

15

20

25

30

35

kann, erhalten und mit den Alkenen  $H_2C=CHCOOCH_3$  und  $H_2C=CHCOOC_2H_5$ . Besonders gute Ergebnisse werden mit den Alkinen  $Me_3Si-C\equiv C-SiMe_3$ ,  $Me_3Si-C\equiv C-^nBu$  und den Alkenen  $H_2C=CHSiEt_2Me$ ,  $H_2C=CHSiMe_2^tBu$  erhalten.

Weiter sind als neutrale Lewis-Basen geeignet: Nitrile R'C≡N zum Beispiel CH<sub>3</sub>-C≡N, <sup>t</sup>Bu C≡N, C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>C≡N oder Ph-C≡N; gesättigte oder ungesättigte Stickstoff-Liganden R'<sub>3</sub>N wie zum Beispiel N(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, N(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub> oder  $R'_2N(CH_2)_nNR'_2$  wie zum Beispiel  $H_2N-(CH_2)_2-NH_2$ ,  $(CH_3)_2N-(CH_2)_2-NH_2$  $N(CH_3)_2$ ,  $(C_2H_5)_2N-(CH_2)_2-N(C_2H_5)_2$ ,  $H_2N-(CH_2)_4-NH_2$ ,  $(CH_3)_2N-(CH_2)_4-NH_2$  $N(CH_3)_2$ ,  $(C_2H_5)_2N-(CH_2)_4-N(C_2H_5)_2$  oder substituiertes oder unsubstitu-2,2'-Bipyridin bzw. 1,10-Phenanthrolin, 2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin; Phosphite der Formel P(OR')3 zum Beispiel P(OCH3)3, P(OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, P(OC<sub>6</sub>H<sub>11</sub>)<sub>3</sub>, P(OPh)<sub>3</sub>; Trialkylphosphine der Formel PR'<sub>3</sub> zum Beispiel  $P(CH_3)_3$ ,  $P(C_2H_5)_3$ ,  $P(C_3H_7)_3$ ,  $P(C_4H_9)_3$ ,  $P(C_6H_{11})_3$ ; Ether der Formel R'-O-R' und R'O-(CR'2)n-OR' zum Beispiel C2H5-O-C2H5,  $CH_3-O-C_4H_9$ ,  $CH_3O-(CH_2)_2-OCH_3$ ,  $C_2H_5O-(CH_2)_2-OC_2H_5$ , Thioether der Formel R'-S-R' und R'S-(CR'2)n-SR' zum Beispiel CH3-S-CH3, C2H5-S-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>-S-C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>, Ph-S-Ph, CH<sub>3</sub>S-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-SCH<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>S-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-SCH<sub>3</sub>,  $C_2H_5S-(CH_2)_2-SC_2H_5$ , PhS-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-SPh.

Die Herstellung der Verbindung der allgemeinen Formel (I) erfolgt durch Umsetzung von Cu<sub>2</sub>O, Oxalsäure und der Lewis-Base L unter Schutzgasatmosphäre in einem inerten aprotischen organischen Lösungsmittel. Als Lewis-Base L können zu diesem Zweck zwei verschiedene Lewis-Basen L im äquimolaren Verhältnis eingesetzt werden. Die Reihenfolge der Zugabe der Komponenten kann beliebig gewählt werden. Vorzugsweise werden, wenn als Lewis-Base L ein Gemisch aus zwei entsprechenden Verbindungen eingesetzt werden soll, beide Verbindungen gleichzeitig zu der Reaktionsmischung hinzugefügt oder vor der

10

15

20

25

30

35

Zugabe miteinander vermischt werden. Die Ausgangsverbindungen können in einem geeigneten Lösungsmittel vorgelöst bzw. suspendiert oder ohne Lösungsmittel als Feststoff bzw. Flüssigkeit zugegeben werden. Als geeignete Lösungsmittel zur Durchführung der Reaktion können inerte aprotische Lösungsmittel wie offenkettige oder zyklische aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, die teilweise halogeniert sein können, oder Ether und zyklische Ether verwendet werden. Besonders bevorzugt ist die Verwendung von Pentan, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Toluol, Methylenchlorid, Trichlormethan, Chlorbenzol, Diethylether oder Tetrahydrofuran. Als Schutzgasatmosphäre können Stickstoff oder Argon dienen. Das stöchiometrische Verhältnis der Edukte Cu<sub>2</sub>O, Oxalsäure und der Lewis-Base L liegt zwischen 1:1:2 und 1:1:4, vorzugsweise zwischen 1:1:2 und 1:1:3 und besonders bevorzugt bei 1:1:2. Die Lewis-Base L sollte nicht im Unterschuß bezüglich Oxalsäure und Cu<sub>2</sub>O zugegeben werden. Die Reaktion kann in einem Temperaturbereich von -30 bis + 100 °C, vorzugsweise von 0 bis 50 °C und ganz bevorzugt zwischen 20 und 40 °C erfolgen. Die höchsten Ausbeuten werden bei Raumtemperatur erhalten. Die Reaktionszeit beträgt zwischen 1 und 24 Stunden, vorzugsweise zwischen 2 und 8 Stunden und ganz bevorzugt zwischen 3 und 6 Stunden. Die Reaktionslösung verändert sich beginnend von einer roten Suspension hin zu einer farblosen oder bräunlichen Lösung oder Suspension je nach Art des entstehenden Komplexes. Die unlöslichen Bestandteile werden abgetrennt. Dieses kann durch Filtration, Zentrifugieren oder andere dem Fachmann bekannte Methoden erfolgen. Man erhält eine klare farblose, gelbe oder rote Lösung je nach Art der eingesetzten Lewis-Base L. Anschließend werden die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) isoliert. Dieses kann nach Entfernung des Lösungsmittels nach dem Fachmann bekannten Methoden erfolgen. Gegebenenfalls erfolgt eine weitere Auf-

20

25

30

35

reinigung. Anstelle der mechanischen Abtrennung der Feststoffe aus dem Reaktionsgemisch durch Filtration oder andere Methoden kann auch eine Extraktion zur Abtrennung des gebildeten Produktes erfolgen. Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) sind, wie oben bereits beschrieben, überraschend Temperatur-stabil und lassen sich daher gut als reine Substanzen isolieren und anschließend analytisch und spektroskopisch charakterisieren.

Das thermische Verhalten der Verbindungen kann mittels TGA (thermogravimetrische Analyse) und DSC (Differential Scanning Calorimetry) untersucht untersucht werden. Durchgeführte Untersuchungen zeigten, dass die Zersetzung der erfindungsgemäßen Verbindungen in 2 Hauptstufen erfolgt:

Zuerst spaltet sich die Lewis-Base L vom Kupfer(I)-Komplex ab. Diese Abspaltung kann je nach Verbindung auch stufenweise erfolgen und durch eine TGA nachgewiesen werden. In der zweiten Stufe erfolgt durch eine interne Redoxreaktion des verbliebenen Fragmentes CuO<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Cu die Decarboxylierung unter Bildung von metallischem Kupfer und Kohlendioxid. Die erste Stufe erfolgt je nach Precursor in einem Temperaturbereich von ca. 50 bis ca. 200 °C, die zweite ab ca. 150 und ist bei ca. 350 °C abgeschlossen. Wobei jedoch die Abspaltung der Lewis-Basen und die Decarboxylierungsreaktion beim Übergang zu höheren Temperaturen durchaus parallel ablaufen können. Der Restgehalt entspricht exakt dem Kupfer-Anteil in dem entsprechenden Kupfer(I)-Precursor, so dass die Ausbeute an metallischem Kupfer mit den

10

15

20

25

30

35

Verbindungen der allgemeinen Formel (I) 100 % und damit doppelt so hoch ist wie die des Stands der Technik.

Durch diese effiziente Zersetzungsreaktion entstehen mit den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) weniger Nebenprodukte im Vergleich zum Stand der Technik. Es bildet sich im Abscheideprozess die freie Lewis-Base L zurück, die durch entsprechende Vorrichtungen, wie Beispielsweise Kühlfallen in der Abluft, aufgefangen und wieder verwendet werden kann; als zweites Nebenprodukt entsteht Kohlendioxid. Die Nebenprodukte sind somit im Vergleich zum Stand der Technik, bei dem Kupfer(II)hexafluoroacetylacetonat und die Lewis-Base Trimethylvinylsilan als Nebenprodukte entstehen, Kupfer-frei, nicht toxisch und somit ungefährlicher. Damit ist die Umweltbelastung wesentlich geringer als die bei der Verwendung der Verbindungen des Stands der Technik.

Als thermisch stabile und am wenigstens oxidationsempfindliche Verbindung hat sich (Me₃Si-C≡C-SiMe₃)₂Cu₂O₄C₂ erwiesen. Die Verbindung ist bis 100 °C stabil und kann über Wochen an der Luft gehandhabt werden. Dieses ist im Vergleich zum Stand der Technik ein enormer Fortschritt, da das CupraSelect® sich bereits ab ca. 50 °C langsam zersetzt und die Verbindung auch an Luft schnell zu Kupfer(II) oxidiert wird. Dies ermöglicht eine sehr viel einfachere Handhabung nicht nur bei der Synthese sondern auch im Abscheideprozeß.

Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) lassen sich als Precursor zur metallischen Kupferabscheidung verwenden. Die Abscheidung metallischer Kupferfilme kann aus der Gasphase oderaus einer Lösung aus Precursor und einem geeigneten Lösungsmittel oder aus dem festen Zustand des Precursor durch Kontakt des Precursors mit einem erhitzten Substrat erfolgen.

T/EP2003/005897

Zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis der vorliegenden Erfindung werden im folgenden Beispiele gegeben. Diese sind jedoch aufgrund der allgemeinen Gültigkeit des beschriebenen Erfindungsprinzips nicht geeignet, den Schutzbereich der vorliegenden Anmeldung nur auf diese Beispiele zu reduzieren. Weiterhin ist der Inhalt der zitierten Patentanmeldungen als Teil der Offenbarung der vorliegenden Erfindung, die der Beschreibung zugrunde liegt, anzusehen.

10

5

#### 4. Beipsiele

#### Beispiel 1

15

20

25

30

35

Di{[Bis(trimethylsilyl)acetylen]kupfer(I)}oxalat

Zu einer Suspension von 3.4 g Cu<sub>2</sub>O in 30 ml Methylenchlorid werden in einer Inertgasatmosphäre 8 g Me<sub>3</sub>SiC≡CSiMe<sub>3</sub> und 2.14 g Oxalsäure gegeben und 4 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Zur Abtrennung unlöslicher Rückstände wird die Lösung über eine Fritte mit Kieselgel gegeben und der Rückstand auf der Fritte zweimal mit Methylenchlorid gewaschen. Die farblose Lösung wird eingeengt, und bei −30°C werden farblose Kristalle von (Me<sub>3</sub>SiC≡CSiMe<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>4</sub>C<sub>2</sub> erhalten.

 $C_{18}H_{36}Cu_2O_4Si_4$  (555.92 g/mol). Analyse [%]: berechnet: C 38.9, H 6.5, gefunden: C 38.7, H 6.6. IR (KBr) [cm<sup>-1</sup>]:  $v_{C=C}$  1935,  $v_{CO2}$  1642, 1354, 1309. <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) [ppm]: 0.30 (s, 36 H, SiMe<sub>3</sub>). <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) [ppm]: 0.0 (SiMe<sub>3</sub>), 114.2 (C $\equiv$ C), 171.8 (CO<sub>2</sub>). MS (m/z (%)): 788 (25) [M + Cu(Me<sub>3</sub>SiC $\equiv$ CSiMe<sub>3</sub>)]<sup>+</sup>, 618 (10) [M + Cu]<sup>+</sup>, 403 (68) [M - CuO<sub>4</sub>C<sub>2</sub>]<sup>+</sup>, 233 (100) [M - (Me<sub>3</sub>SiC $\equiv$ CSiMe<sub>3</sub>)CuO<sub>4</sub>C<sub>2</sub>]<sup>+</sup>. TG (30–1000°C, 5°C/min) Zweistufenzerfall, 1. Stufe Temperaturbereich 100-170°C Gewichtsab-

nahme 65% (2 Me<sub>3</sub>SiC≡CSiMe<sub>3</sub>), 2. Stufe Temperaturbereich 230-290°C, Gewichtsabnahme 11% (2 CO<sub>2</sub>), Restgehalt 24% (2 Cu).

In Abb. 1 ist der Zerfall des hergestellten Di{[Bis(trimethylsilyl)acetylen]kupfer(I)}oxalats in Abhängigkeit von der

Temperatur unter Abscheidung einer dünnen Kupferschicht auf einem

Substrat dargestellt.

10

15

5

#### Beispiel 2

20

Di{[(Trimethylsilyl)(n-butyl)acetylen]kupfer(I)}oxalat

Zu einer Suspension von 1.8 g Cu<sub>2</sub>O in 400 ml Methylenchlorid werden in einer Inertgasatmosphäre 5 ml Me₃SiC≡C<sup>n</sup>Bu und 1.13 g Oxalsäure 25 gegeben und 5 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Zur Abtrennung unlöslicher Rückstände wird die Lösung über eine Fritte mit Kieselgel gegeben und der Rückstand auf der Fritte zweimal mit Methylenchlorid gewaschen. Die farblose Lösung wird eingeengt, und bei -30°C werden farblose Kristalle von (Me₃SiC≡C<sup>n</sup>Bu)₂Cu₂O₄C₂ erhalten.

30

35

 $C_{20}H_{36}Cu_2O_4Si_2$  (523.77 g/mol). IR (KBr) [cm<sup>-1</sup>]:  $v_{C=C}$  1986,  $v_{CO2}$  1643, 1355, 1311. <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) [ppm]: 0.29 (s, 18 H, SiMe<sub>3</sub>), 0.93 [t, <sup>3</sup>J<sub>HH</sub> = 7.0 Hz, 6 H,  $(CH_2)_3CH_3$ ], 1.3-1.6 [m, 4 H,  $(CH_2)_2CH_2CH_3$ ], 1.5-1.8 (m, 4 H,  $CH_2CH_2CH_3$ ), 2.58 [t,  $^3J_{HH}$  = 7.0 Hz, 4 H,  $CH_2(CH_2)_2CH_3$ ].  $^{13}C_{-1}$ 

9.

NMR (CDCl<sub>3</sub>) [ppm]: 0.0 (SiMe<sub>3</sub>), 13.4 [(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>CH<sub>3</sub>], 21.7 [(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>], 22.5 (CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>), 30.9 ( $\equiv$ CCH<sub>2</sub>), 85.4 ( $\equiv$ CCH<sub>2</sub>), 112.9 (SiC $\equiv$ C), 171.4 (CO<sub>2</sub>). MS (m/z (%)): 741 (20) [M + Cu(Me<sub>3</sub>SiC $\equiv$ CBu)]<sup>+</sup>, 587 (20) [M + Cu]<sup>+</sup>, 371 (93) [M - CuO<sub>4</sub>C<sub>2</sub>]<sup>+</sup>, 217 (100) [M - (Me<sub>3</sub>SiC $\equiv$ CBu)CuO<sub>4</sub>C<sub>2</sub>]<sup>+</sup>. TG (30–1000°C, 5°C/min) Zweistufenzerfall, 1. Stufe Temperaturbereich 70-150°C Gewichtsabnahme 53% (2 Me<sub>3</sub>SiC $\equiv$ CBu), 2. Stufe Temperaturbereich 170-300°C, Gewichtsabnahme 23% (2 CO<sub>2</sub>), Restgehalt 24% (2 Cu).

In Abb. 2 ist der Zerfall des hergestellten Di{[(Trimethylsilyl)(n-butyl)acetylen]kupfer(I)}oxalats in Abhängigkeit von der Temperatur unter Abscheidung einer dünnen Kupferschicht auf einem Substrat dargestellt.

25

5

10

15

#### **Beispiel 3**

Di[(Vinyl-t-butyldimethylsilan)kupfer(I)]oxalat

Zu einer Suspension von 1.8 g Cu<sub>2</sub>O in 400 ml Methylenchlorid werden in einer Inertgasatmosphäre 4.8 ml H<sub>2</sub>C=CHSiMe<sub>2</sub><sup>t</sup>Bu und 1.13 g Oxalsäure gegeben und 5 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Zur Abtrennung unlöslicher Rückstände wird die Lösung über eine Fritte mit Kieselgel gegeben und der Rückstand auf der Fritte zweimal mit Me-

thylenchlorid gewaschen. Die farblose Lösung wird eingeengt, und bei – 30°C werden farblose Kristalle von (H<sub>2</sub>C=CHSiMe<sub>2</sub><sup>t</sup>Bu)<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>4</sub>C<sub>2</sub> erhalten.

C<sub>18</sub>H<sub>36</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>4</sub>Si<sub>2</sub> (499.75 g/mol). IR (KBr) [cm<sup>-1</sup>]: v<sub>CO2</sub> 1647, 1344, 1312.
 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) [ppm]: 0.14 (s, 12 H, Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>), 0.90 (s, 18 H, C(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>), 4.50 (dd, J<sub>trans</sub> = 18.3 Hz, J<sub>gem</sub> = 2.5 Hz, 2 H, SiCH=CH<sub>2</sub>), 4.78 (dd, J<sub>trans</sub> = 18.3 Hz, J<sub>cls</sub> = 13.3 Hz, 2 H, SiCH=CH<sub>2</sub>), 4.86 (dd, J<sub>cls</sub> = 13.3 Hz, J<sub>gem</sub> = 2.5 Hz, 2 H, SiCH=CH<sub>2</sub>). <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) [ppm]: -5.8 (SiMe<sub>2</sub>), 16.8 (CMe<sub>3</sub>), 26.2 (CMe<sub>3</sub>), 91.0 (=CH<sub>2</sub>), 97.4 (=CHSi), 171.6 (CO<sub>2</sub>). MS (m/z (%)): 347 (62) [M - CuO<sub>4</sub>C<sub>2</sub>]<sup>+</sup>, 206 (80) [M - (H<sub>2</sub>C=CHSiMe<sub>2</sub>Bu)CuO<sub>4</sub>C<sub>2</sub>]<sup>+</sup>. TG (30–1000°C, 5°C/min) Dreistufenzerfall, 1. Stufe Temperaturbereich 70-130°C Gewichtsabnahme 39% (H<sub>2</sub>C=CHSiMe<sub>2</sub><sup>t</sup>Bu, H<sub>2</sub>C=CMe<sub>2</sub>), 2. Stufe Temperaturbereich 130-170°C Gewichtsabnahme 15% (H<sub>2</sub>C=CHSiMe<sub>2</sub>H), 3. Stufe Temperaturbereich 170-310°C, Gewichtsabnahme 19% (2 CO<sub>2</sub>), Restgehalt 27% (2 Cu).

In Abb. 3 ist der Zerfall des hergestellten Di[(Vinyl-t-butyldimethylsilan)kupfer(I)]oxalats in Abhängigkeit von der Temperatur unter Abscheidung einer dünnen Kupferschicht auf einem Substrat dargestellt.

20

25



#### Beispiel 4

#### Di[(Vinyldiethylmethylsilan)kupfer(I)]oxalat

Zu einer Suspension von 1.8 g Cu<sub>2</sub>O in 400 ml Methylenchlorid werden in einer Inertgasatmosphäre 4.4 ml H<sub>2</sub>C=CHSiEt<sub>2</sub>Me und 1.1 g Oxalsäure gegeben und 5 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Zur Abtrennung unlöslicher Rückstände wird die Lösung über eine Fritte mit Kieselgel gegeben und der Rückstand auf der Fritte zweimal mit Methylenchlorid gewaschen. Die farblose Lösung wird eingeengt, und bei –30°C werden farblose Kristalle von (H<sub>2</sub>C=CHSiEt<sub>2</sub>Me)<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>4</sub>C<sub>2</sub> erhalten.

- 22 -

C<sub>16</sub>H<sub>32</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>4</sub>Si<sub>2</sub> (471.70 g/mol). IR (KBr) [cm<sup>-1</sup>]: v<sub>C=C</sub> 1496; v<sub>CO2</sub> 1645, 1343, 1310. <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) [ppm]: 0.12 (s, 6 H, SiMe), 0.65 (q, 8 H, <sup>3</sup>J = 7.8 Hz, CH<sub>2</sub>), 0.98 (t, 12 H, <sup>3</sup>J = 7.9 Hz, CH<sub>3</sub>), 4.48 (dd, J<sub>trans</sub> = 17.5 Hz, J<sub>gem</sub> = 3.6 Hz, 2 H, SiCH=CH*H*), 4.75 (dd, J<sub>trans</sub> = 17.7 Hz, J<sub>cis</sub> = 13.0 Hz, 2 H, SiCH=CH<sub>2</sub>), 4.81 (dd, J<sub>cis</sub> = 13.0 Hz, J<sub>gem</sub> = 3.5 Hz, 2 H, SiCH=C*H*H). <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) [ppm]: -5.5 (SiCH<sub>3</sub>), 5.3 (SiCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>), 7.3 (SiCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>), 89.7 (H<sub>2</sub>C=CH), 96.6 (H<sub>2</sub>C=CH), 171.5 (COO). TG (30–1000°C, 5°C/min) Zweistufenzerfall, 1. Stufe Temperaturbereich 50-150°C Gewichtsabnahme 50% (2 H<sub>2</sub>C=CHSiEt<sub>2</sub>Me), 2. Stufe Temperaturbereich 150-320°C Gewichtsabnahme 23% (2 CO<sub>2</sub>), Restgehalt 27% (2 Cu).

In Abb. 4 ist der Zerfall des hergestellten Di[(Vinyl-diethylmethylsilan)kupfer(I)]oxalats in Abhängigkeit von der Temperatur unter Abscheidung einer dünnen Kupferschicht auf einem Substrat dargestellt.

#### PATENTANSPRÜCHE

1. Verbindungen der allgemeinen Formel (I)

5 L — Cu O Cu — L (I),

worin Kupfer die Oxidationsstufe +1aufweist, und

R-C≡C-R' mit mindestens einer Silyl- oder Estergruppe,
R'HC=CHR mit mindestens einer Silyl- oder Estergruppe,
R'₃Si-C≡C-R', R'₃N, R'₂N(CH₂)<sub>n</sub>NR'₂, substituiertes oder
unsubstituiertes 2,2'-Bipyridin, 1,10-Phenanthrolin,
P(OR')₃, P(Alkyl)₃, R'-O-R', R'-O(CH₂)<sub>n</sub>O-R', R'-S-R',R'S(CH₂)<sub>n</sub>S-R' oder ein Nitril aus der Gruppe CH₃-C≡N,

<sup>t</sup>Bu-C≡N, C₄H<sub>9</sub>C≡N und Ph-C≡N

bedeutet

10

15

25

30

35

mit

R A, Aryl, Alkylaryl oder Alkinyl mit mindestens einer SiR'<sub>3</sub>oder COOR'-Gruppe und

R' R, H, A, Aryl, Alkylaryl oder Alkinyl,

wobei L, R und R' jeweils unabhängig voneinander in verschiedenen Positionen des Moleküls gleiche oder verschiedene Bedeutungen annehmen können,

und

A geradkettig oder verzweigtes C1-C30-Alkyl, C3-C30-Cycloalkyle, geradkettig oder verzweigtes C2-C30-

Alkenyl, geradkettig oder verzweigtes C3-C30-Cycloalkenyl

Aryl

C6-C10-Aryle Alkylaryle

<sup>5</sup> Alkylaryl

C7-C18-Alkylaryle

Alkinyl

geradkettig oder verzweigtes C2-C30-Alkinyl

bedeuten.

10 2. Verbindungen gemäß Anspruch 1, worin

Α

geradkettiges oder verzweigtes C1-C9-Alkyl, geradketti ges oder verzweigtes C3-C9-Cycloalkyl, geradkettiges oder verzweigtes C2-C9-Alkenyl, geradkettiges oder verzweigtes C3-C9-Cycloalkenyl

15

Aryl Phenyl, Naphthyl,

Alkylaryl

Toluyl oder Mesityl,

20

Alkinyl

Α

geradkettige oder verzweigte C2-C9-Alkinyle

bedeuten

und R und R' jeweils unabhängig voneinander in verschiedenen Positionen des Moleküls gleiche oder verschiedene Bedeutungen annehmen können.

3. Verbindungen gemäß Anspruch 1, worin

30

25

geradkettige oder verzweigte C1-C4-Alkyle aus der Gruppe Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl oder n-, i- und tert-Butyl, C3-C6-Cycloalkyle aus der Gruppe Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, geradkettiges oder verzweigtes C2-C6-Alkenyle aus der Gruppe Vinyl, Propenyl, Butenyl, Pentenyl oder Hexenyl, C3-C6-Cycloalkenyle aus der Gruppe Cyclopropenyl, Cyclobu-

35

tenyl, Cyclopentenyl, Cyclopentadienyl und Methylcyclopentadienyl

Aryl

Phenyl, Naphthyl,

5

Alkylaryl

Toluyl oder Mesityl,

Alkinyl

geradkettige oder verzweigte C2-C6-Alkinyle aus der

Gruppe Ethinyl, Propinyl, Butinyl, Pentinyl oder Hexinyl

bedeuten

10

20

25

und R und R' jeweils unabhängig voneinander in verschiedenen Positionen des Moleküls gleiche oder verschiedene Bedeutungen annehmen können.

4. Verbindungen gemäß Anspruch 1,

worin L

R-C≡C-R' oder R'HC=CHR mit jeweils mindestens einer Silyl- oder Estergruppe bedeutet, und die Reste R und R' die in Anspruch 1 gegebenen Bedeutungen haben.

5. Verbindungen gemäß Anspruch 1,

worin L

R'<sub>3</sub>Si-C≡C-R' bedeutet

mit

R' SiMe<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>, Phenyl, COOMe, COOEt.

6. Verbindungen gemäß Anspruch 1,

worin L ein Alkin ist, ausgewählt aus der Gruppe Me<sub>3</sub>Si-C≡C-SiMe<sub>3</sub>, Me<sub>3</sub>Si-C≡C-<sup>n</sup>Bu, MeOOC-C≡C-COOMe, EtOOC-C≡C-COOEt und Me<sub>3</sub>Si-C≡C-R', worin R' CH<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>, Phenyl, COOMe oder COOEt bedeutet.

35

7. Verbindungen gemäß Anspruch 1,

10

15

20

25

30

worin L ein Alken ist ausgewählt aus der Gruppe  $H_2C=CHSiMe_3$ ,  $H_2C=CHCOOC_2H_5$  und  $H_2C=CHSiR'_3$ , worin R' unabhängig voneinander  $CH_3$ ,  $C_2H_5$ ,  $C_3H_7$ ,  $C_4H_9$ ,  $HC=CH_2$ , Phenyl bedeutet.

8. Verbindungen gemäß Anspruch 1,

worin L eine Verbindung ist, ausgewählt aus der Gruppe  $CH_3-C\equiv N$ ,  ${}^tBu\ C\equiv N$ ,  $C_4H_9C\equiv N$ ,  $Ph-C\equiv N$ ;  $N(CH_3)_3$ ,  $N(C_2H_5)_3$ ,  $H_2N-(CH_2)_2-NH_2$ ,  $(CH_3)_2N-(CH_2)_2-N(CH_3)_2$ ,  $(C_2H_5)_2N-(CH_2)_2-N(C_2H_5)_2$ ,  $H_2N-(CH_2)_4-NH_2$ ,  $(CH_3)_2N-(CH_2)_4-N(CH_3)_2$ ,  $(C_2H_5)_2N-(CH_2)_4-N(C_2H_5)_2$ , 2,9-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin;  $P(OCH_3)_3$ ,  $P(OC_2H_5)_3$ ,  $P(OC_6H_{11})_3$ ,  $P(OPh)_3$ ;  $P(CH_3)_3$ ,  $P(C_2H_5)_3$ ,  $P(C_3H_7)_3$ ,  $P(C_4H_9)_3$ ,  $P(C_6H_{11})_3$ ;  $C_2H_5-O-C_2H_5$ ,  $CH_3-O-C_4H_9$ ,  $CH_3O-(CH_2)_2-OCH_3$ ,  $C_2H_5O-(CH_2)_2-OC_2H_5$ ,  $CH_3-S-CH_3$ ,  $C_2H_5-S-C_2H_5$ ,  $C_3H_7-S-C_3H_7$ , Ph-S-Ph,  $CH_3S-(CH_2)_2-SCH_3$ ,  $CH_3S-(CH_2)_3-SCH_3$ ,  $C_2H_5S-(CH_2)_2-SC_2H_5$  und  $PhS-(CH_2)_2-SPh$ .

9. Verbindungen der allgemeinen Formel(I)

Di{[Bis(trimethylsilyl)acetylen]kupfer(I)}oxalat,

Di{[(TrimethylsilyI)(n-butyI)acetylen]kupfer(I)}oxalat,

Di[(Vinyl-t-butyldimethylsilan)kupfer(I)]oxalat,

Di[(Vinyldiethylmethylsilan)kupfer(I)]oxalat.

- 10. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) gemäß der Ansprüche 1 9, dadurch gekennzeichnet, dass Cu<sub>2</sub>O mit Oxalsäure und einer Lewis-Base L in einem inerten Lösungsmittel umgesetzt wird und das hergestellte Produkt isoliert wird.
- 35 11. Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein inertes aprotisches organisches Lösungsmittel verwendet wird, bei

10

20

30

. 35

dem es sich um offenkettige oder zyklische aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, um halogenierte aliphatische oder halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe oder um lineare oder cyclische Ether oder um Gemische dieser Kohlenwasserstoffe handelt.

- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lösungsmittel, ausgewählt aus der Gruppe Pentan, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Toluol, Methylenchlorid, Trichlormethan, Chlorbenzol, Diethylether oder Tetrahydrofuran, verwendet wird.
- 13. Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es unter Schutzgasatmosphäre durchgeführt wird.
  - 14. Verfahren gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als Schutzgas Stickstoff oder Argon eingesetzt wird.
- 15. Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Lewis-Base L im Überschuss bezogen auf das stöchiometrische Verhältnis der Edukte Cu₂O und Oxalsäure eingesetzt wird, mindestens aber im doppelten stöchiometrischen Verhältnis.
  - 16. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 10 und 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Edukte Cu<sub>2</sub>O, Oxalsäure und Lewis-Base L im stöchiometrischen Verhältnis 1:1:2 bis 1:1:4 eingesetzt werden.
  - 17. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 10, 15 und 16, dadurch gekennzeichnet, dass zwei verschiedene Lewis-Basen L in gleichen molaren Mengen eingesetzt werden.

20

25

30

35

- 18. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung innerhalb einer Reaktionszeit von 1 bis 24 Stunden in einem Temperaturbereich von 30 bis +100 °C durchgeführt wird.
- 19. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass bei Raumtemperatur gearbeitet wird.
- 20. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass nach erfolgter Reaktion unlösliche Bestandteile abgetrennt werden und das Reaktionsprodukt aus der Lösung isoliert und gegebenenfalls gereinigt wird, oder dass das Reaktionsprodukt durch Extraktion vom Reaktionsgemisch abgetrennt, isoliert und gegebenenfalls gereinigt wird.
  - 21. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass unlösliche Bestandteile durch Filtration abgetrennt werden.
  - 22. Verwendung der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) gemäß der Ansprüche 1 bis 9 zur Herstellung von hochreinen dünnen Kupfermetallschichten.
  - 23. Verfahren zur Herstellung von hochreinen dünnen Kupfermetallschichten, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der allgemeinen Formel (I) gemäß der Ansprüche 1 bis 9 erhitzt werden, wodurch die Lewis-Base L abgespalten und metallisches Kupfer durch Decarboxylierung abgeschieden wird.
  - 24. Verfahren gemäß Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Abspaltung der Lewis-Base L in einem Temperaturbereich von 50 bis ca. 200 °C erfolgt und die Decarboxylierung unter Bildung von



metallischem Kupfer in einem Temperaturbereich von 150 bis 350 °C abgeschlossen wird.

- 25. Verfahren gemäß der Ansprüche 23 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die abgespaltene Lewis-Base L recycelt wird, erneut in einem Verfahren gemäß der Ansprüche 10 bis 21 eingesetzt und zur Herstellung von hochreinen dünnen metallischen Kupferschichten verwendet wird.
- 26. Hochreine dünne metallische Kupferschicht, hergestellt unter Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) gemäß der Ansprüche 1 bis 9.

15

10

5

20

25

30

35

1/2

Fig. 1

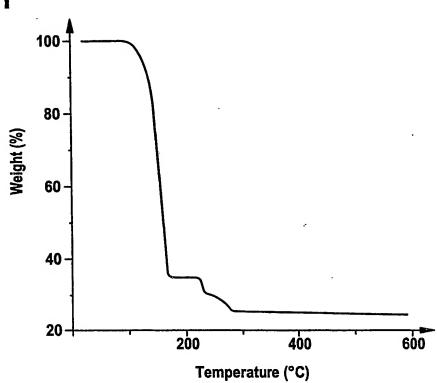
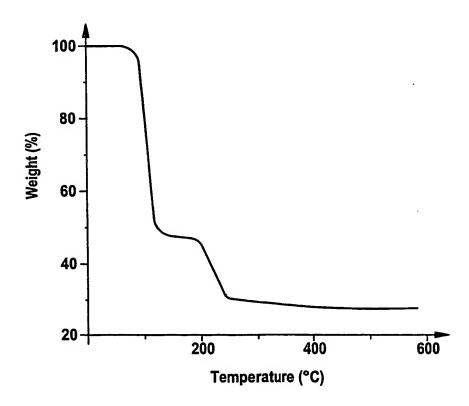


Fig. 2



2/2

Fig. 3

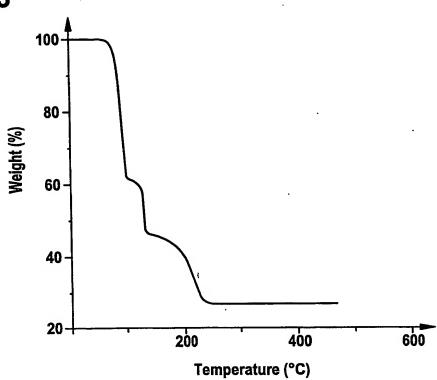
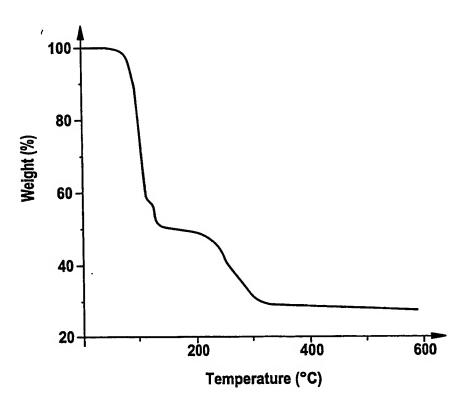


Fig. 4



#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

interr Application No PC1/t 3/05897

| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C07F1/08 |         |              |             |        |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|
| The Table of Substantial Line                      | A CLASS | SEICATION OF | E CLIP IECT | MATTER |
|                                                    | J. OLMS | "LICATION O  | 7000000     | MALIED |

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 CO7F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

CHEM ABS Data, EPO-Internal

| J. DOCUM                                                                 | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Category °                                                               | Citation of document, with indication, where appropriate, of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne relevant passages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relevant to claim No. |  |
| A                                                                        | US 4 387 055 A (DOYLE GERALD)<br>7 June 1983 (1983-06-07)<br>example 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-21                  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |  |
| X Furl                                                                   | ther documents are listed in the continuation of box C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | χ Patent family members are liste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ed in annex.          |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |  |
| "A" docum consister docum filing which citatic "O" docum other "P" docum | ategories of cited documents:  ment defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or a lis cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means tent published prior to the international filing date but than the priority date claimed | <ul> <li>*T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>*&amp;* document member of the same patent family</li> </ul> |                       |  |
| Date of the                                                              | actual completion of the international search                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date of mailing of the International s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | search report         |  |
| . 2                                                                      | 2 September 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/09/2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |
| Name and                                                                 | mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Authorized officer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

Interna · · · \application No
PCT/ 3/05897

| DATABASE CA 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; DIEZ, JOSEFINA ET AL: "Preparation of new mono and polynuclear bis(triphenylphosphine) copper(I) derivatives containing mono and bidentate N-heterocycles, 8-hydroxyquinoline and oxalate ligands" retrieved from STN Database accession no. 108:178938 XP002253106 abstract & POLYHEDRON (1988), 7(1), 37-42,                                                                                                                                                     | ant to claim No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DATABASE CA 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; DIEZ, JOSEFINA ET AL: "Preparation of new mono and polynuclear bis(triphenylphosphine) copper(I) derivatives containing mono and bidentate N-heterocycles, 8-hydroxyquinoline and oxalate ligands" retrieved from STN Database accession no. 108:178938 XP002253106 abstract & POLYHEDRON (1988), 7(1), 37-42,  WO 00 63461 A (HAN SANG HO; KANG SANG WOO (KR); RHEE SHI WOO (KR); POSTECH FOUNDA) 26 October 2000 (2000-10-26) page 1, claim 1; page 7, lines 3-7 | 1-21             |
| CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; DIEZ, JOSEFINA ET AL: "Preparation of new mono and polynuclear bis(triphenylphosphine) copper(I) derivatives containing mono and bidentate N-heterocycles, 8-hydroxyquinoline and oxalate ligands" retrieved from STN Database accession no. 108:178938 XP002253106 abstract & POLYHEDRON (1988), 7(1), 37-42,  WO 00 63461 A (HAN SANG HO; KANG SANG WOO (KR); RHEE SHI WOO (KR); POSTECH FOUNDA) 26 October 2000 (2000-10-26) page 1, claim 1; page 7, lines 3-7                      |                  |
| (KR); RHEE SHI WOO (KR); POSTECH FOUNDA) 26 October 2000 (2000-10-26) page 1, claim 1; page 7, lines 3-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26               |

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Imation on patent family members

PCT/ Publication No Publication date

| c | Patent document<br>lited in search report |   | ublication<br>date |                            | Patent family member(s)                                             |          | Publication date                                                   |
|---|-------------------------------------------|---|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|   | US 4387055                                | Α | 07-06-1983         | NONE                       |                                                                     | <u>.</u> |                                                                    |
| ļ | WO 0063461                                | Α | 26-10-2000         | CN<br>EP<br>JP<br>WO<br>RU | 1290309 T<br>1102872 A1<br>2002542397 T<br>0063461 A1<br>2181725 C2 |          | 04-04-2001<br>30-05-2001<br>10-12-2002<br>26-10-2000<br>27-04-2002 |

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interr s Aktenzeichen PCT/193/05897

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSG STANDES IPK 7 C07F1/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  $1PK \ 7 \ C07F$ 

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

CHEM ABS Data, EPO-Internal

|                                                                                                                                            | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie°                                                                                                                                 | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e der in Betracht kommenden Teile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betr. Anspruch Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A                                                                                                                                          | US 4 387 055 A (DOYLE GERALD)<br>7. Juni 1983 (1983-06-07)<br>Beispiel 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X Wei                                                                                                                                      | tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu<br>lehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X Siehe Anhang Patentfamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "A" Veröffe<br>aber r<br>"E" älteres<br>Anme<br>"L" Veröffe<br>schelr<br>ander<br>soll or<br>ausge<br>"O" Veröffe<br>eine E<br>"P" Veröffe | e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, entlicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist  ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- enen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie elführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Aussteltung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | <ul> <li>T* Spätere Veröffentlichung, die nach den oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kolidiert, sondern nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist</li> <li>"X* Veröffentlichung von besonderer Bede kann allein aufgrund dieser Veröffentlierfinderischer Tätigkeit beruhend betr.</li> <li>"Y* Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung mi Veröffentlichungen dieser Kategorie ir diese Verbindung für einen Fachmanr</li> <li>"&amp;* Veröffentlichung, die Mitglied derselbei</li> </ul> | t worden ist und mit der<br>r zum Verständnis des der<br>oder der ihr zugrundeliegenden<br>uitung; die beanspruchte Erfindur<br>chung nicht als neu oder auf<br>achtet werden<br>uitung; die beanspruchte Erfindur<br>teilt beruhend betrachtet<br>einer oder mehreren anderen<br>Verbindung gebracht wird und<br>naheliegend ist |
| Datum des                                                                                                                                  | Abschlusses der Internationalen Recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Absendedatum des internationalen Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cherchenberichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                          | 2. September 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/09/2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Name und                                                                                                                                   | Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde<br>Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2<br>NL – 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bevolimächtigter Bediensteler Richter, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interna s Aktenzelchen
PCT/t 3/05897

| ung) ALS WESENTLICH ANGES UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommunication und der Veröffentlichung von der Ver |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bezalchnung der Veronentlichung, soweit entordenlich unter Angabe der in Betracht komi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nenden Telle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betr. Anspruch Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DATABASE CA 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; DIEZ, JOSEFINA ET AL: "Preparation of new mono and polynuclear bis(triphenylphosphine) copper(I) derivatives containing mono and bidentate N-heterocycles, 8-hydroxyquinoline and oxalate ligands" retrieved from STN Database accession no. 108:178938 XP002253106 Zusammenfassung & POLYHEDRON (1988), 7(1), 37-42,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WO 00 63461 A (HAN SANG HO ;KANG SANG WOO (KR); RHEE SHI WOO (KR); POSTECH FOUNDA) 26. Oktober 2000 (2000-10-26) Seite 1, Absatz 1; Seite 7, Zeilen 3-7 Beispiel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; DIEZ, JOSEFINA ET AL: "Preparation of new mono and polynuclear bis(triphenylphosphine) copper(I) derivatives containing mono and bidentate N-heterocycles, 8-hydroxyquinoline and oxalate ligands" retrieved from STN Database accession no. 108:178938 XP002253106 Zusammenfassung & POLYHEDRON (1988), 7(1), 37-42,  WO 00 63461 A (HAN SANG HO; KANG SANG WOO (KR); RHEE SHI WOO (KR); POSTECH FOUNDA) 26. Oktober 2000 (2000-10-26) Seite 1, Absatz 1; Seite 7, Zeilen 3-7 | CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; DIEZ, JOSEFINA ET AL: "Preparation of new mono and polynuclear bis(triphenylphosphine) copper(I) derivatives containing mono and bidentate N-heterocycles, 8-hydroxyquinoline and oxalate ligands" retrieved from STN Database accession no. 108:178938 XP002253106 Zusammenfassung & POLYHEDRON (1988), 7(1), 37-42,  WO 00 63461 A (HAN SANG HO; KANG SANG WOO (KR); RHEE SHI WOO (KR); POSTECH FOUNDA) 26. Oktober 2000 (2000-10-26) Seite 1, Absatz 1; Seite 7, Zeilen 3-7 |

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen zur selben Patentfamilie gehören

Intems s Aktenzeichen
PCT/ 3/05897

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument |   | Veröffentlichung |                            | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie                                   | Datum der<br>Veröffentlichung                                      |
|-------------------------------------------------|---|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| US 4387055                                      | Α | 07-06-1983       | KEIN                       | NE                                                                  |                                                                    |
| WO 0063461                                      | A | 26-10-2000       | CN<br>EP<br>JP<br>WO<br>RU | 1290309 T<br>1102872 A1<br>2002542397 T<br>0063461 A1<br>2181725 C2 | 04-04-2001<br>30-05-2001<br>10-12-2002<br>26-10-2000<br>27-04-2002 |

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.